

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年8月8日
【事業年度】	第9期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）
【会社名】	株式会社テラプローブ
【英訳名】	Tera Probe, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡辺 雄一郎
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
【電話番号】	045-476-5711
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 神戸 一仁
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
【電話番号】	045-476-5711
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 神戸 一仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年6月25日に提出いたしました当社の第9期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)有価証券報告書について、金融商品取引法第24条第6項および企業内容等の開示に関する内閣府令第17条第1項により記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

4【関係会社の状況】

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

【訂正前】

4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有 割合又は被所有 割合(%)	関係内容
(その他の関係会社) マイクロンメモリ ジャパン(株)	東京都中央区	30,000	半導体素子・集積回路の設計、製造	被所有 39.6	テスト業務受託 研究開発委託
(連結子会社) TeraPowerTechnology Inc.	台湾 新竹縣	NT\$870百万	半導体ウエハテスト受託	所有 51.0	役員の兼任等…有

(注) 1. マイクロンメモリ ジャパン株式会社は、平成26年2月28日にエルピーダメモリ株式会社から社名変更いたしました。

2. TeraPower Technology Inc. は、売上高の連結売上高に占める割合が10%を超えています。

主要な損益情報等	(1) 売上高	3,260百万円
	(2) 経常利益	536百万円
	(3) 当期純利益	440百万円
	(4) 純資産額	4,824百万円
	(5) 総資産額	7,381百万円

【訂正後】

4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有 割合又は被所有 割合(%)	関係内容
(その他の関係会社) マイクロンメモリ ジャパン(株)	東京都中央区	30,000	半導体素子・集積回路の設計、製造	被所有 39.6	テスト業務受託 研究開発委託
<u>(その他の関係会社)</u> <u>Micron Technology, Inc.</u>	<u>Boise, Idaho, USA</u>	<u>US\$107百万</u>	<u>半導体素子・集積回路の設計、製造</u>	<u>被所有 39.6</u> <u>(間接所有)</u>	<u>マイクロンメモリ</u> <u>ジャパン(株)の株式</u> <u>を100%保有</u>
(連結子会社) TeraPowerTechnology Inc.	台湾 新竹縣	NT\$870百万	半導体ウエハテスト受託	所有 51.0	役員の兼任等…有

(注) 1. マイクロンメモリ ジャパン株式会社は、平成26年2月28日にエルピーダメモリ株式会社から社名変更いたしました。

2. TeraPower Technology Inc. は、売上高の連結売上高に占める割合が10%を超えています。

主要な損益情報等	(1) 売上高	3,260百万円
	(2) 経常利益	536百万円
	(3) 当期純利益	440百万円
	(4) 純資産額	4,824百万円
	(5) 総資産額	7,381百万円